

证券代码：902925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2026-039

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 关于补充确认调整募投项目建设结构及面积的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“锦好医疗”）于2026年4月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认调整募投项目建设结构及面积的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募投项目实施情况对募投项目建设结构及面积进行调整，现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021年10月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3113号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,250万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为16.8元/股，发行股数1,087万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币182,616,000.00元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币18,054,830.19元后，实际募集资金净额为人民币164,561,169.81元。截至2021年10月14日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了“致同验字（2021）441C000692号”验资报告。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为25,575,622.64元，到账时间为2021年11月25日。截至2021年11月25日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了“致同验字（2021）441C000807号”验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》相关

要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司仲恺高新区支行及广发银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金按募投项目使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额（调整后）	累计投入募集资金金额	投入进度
1	智慧医疗产品生产基地建设项目	105,931,867.01	109,576,368.21	103.44%
2	智能助听器设计研究中心项目	32,016,950.95	31,076,000.00	97.06%
3	补充流动资金	52,187,974.49	52,270,398.50	100.16%
	合计	<b>190,136,792.45</b>	<b>192,922,766.71</b>	-

2024 年 10 月 25 日，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的议案》，对公司调整募投项目募集资金投资金额予以补充确认，智慧医疗产品生产基地建设项目、智慧医疗产品生产基地建设项目募集资金原计划投入金额分别由 9,967.20 万元、3,827.68 万元调整为 10,593.19 万元和 3,201.70 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金明细使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总金额</b>	<b>210,000,000.00</b>
减：支付承销保荐费（不含税）	14,811,320.76
<b>募集资金账户初始金额</b>	<b>195,188,679.24</b>
减：置换预先支付的发行费用（不含税）	3,146,226.42
减：剩余发行费用（不含税）	1,905,660.37
<b>募集资金净额</b>	<b>190,136,792.45</b>
加：利息和理财收益收入	2,816,254.77
减：银行手续费支出	1,668.90
减：置换预先支付的智慧医疗产品生产基地建设项目投入	15,559,380.79
减：支付智慧医疗产品生产基地建设项目工程款	94,016,987.42
减：支付智能助听器设计研究中心项目工程款	31,076,000.00
减：补充流动资金	52,270,398.50
减：销户转出	28,611.61

2023年12月31日募集资金余额

-

“智慧医疗产品生产基地建设项目”、“智能助听器设计研究中心项目”已于2023年6月30日前达到预定可使用状态。截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

### 三、调整募投项目建设结构及面积情况及原因

#### 1、募投项目建设结构及面积调整的具体情况

根据公司于2021年9月28日披露的《公开发行说明书》，公司募投项目除补充流动资金外包括智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目2个建设项目，上述2个建设项目的具体建设计划及实际执行情况包括：

项目	原披露的建设计划	实际建设执行情况
智慧医疗产品生产基地建设项目	拟新建1栋综合办公楼、1栋生产车间，配套建设食堂及宿舍等，项目总建筑面积45,630平方米。	1栋综合办公楼（含研发中心）、1栋生产车间、1栋配套建设的食堂及宿舍，合计总建筑面积为61,702.83平方米（不含研发中心）。
智能助听器设计研究中心项目	计划新建1栋研发中心，配套综合办公楼的部分研发办公建设需要，引进一系列国内外先进研发设备，项目总建筑面积15,990平方米。	其中新建的综合楼中的5层主要用于研发中心，研发中心实际使用面积及未来规划使用面积为15,196.41平方米。

截至2023年3月，上述项目建筑工程已完工，公司实际只建设1栋综合楼（含研发中心）、1栋厂房、1栋配套食堂及宿舍，公司智能助听器设计研究中心项目由原披露的新建1栋研发中心变更为与其他部门分楼层使用综合办公楼相关设施。

#### 2、调整募投项目建设结构及面积的原因

公司智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目实际建设的建筑面积、使用规划布局相比《公开发行说明书》披露内容发生少量变化，主要原因包括：

（1）考虑到建设项目对当地经济投资贡献的情况，公司扩大了建筑面积，实际建筑面积大于原计划面积约15,000平方米；（2）为方便研发中心与公司其

他部门的沟通与协调，提高管理效能，公司研发中心项目在建成后实际使用及规划使用的楼层与生产、品质等其他职能部门交叉楼层分布，未规划建设独立的办公楼。

基于上述综合考虑，公司智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目的建设使用规划布局发生了部分变化。

#### **四、公司履行的审议程序**

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议分别审议通过了《关于补充确认调整募投项目建设结构及面积的议案》，对公司调整募投项目建设结构及面积进行了补充确认。该议案无需提交公司股东会审议。

#### **五、本次变更对公司的影响**

本次调整募投项目建设结构及面积系公司针对历史上使用和管理募集使用意识不到位导致未及时审议调整募投项目建设结构及面积的补充确认，并未对公司募投项目的使用效果产生不利影响。公司募集资金除用于补充流动资金外，均已全部投入智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目的建设当中，智慧医疗产品生产基地建设项目建成后公司助听器年产能与原计划不存在重大差异，研发中心项目建成后，公司取得了良好的研发成效，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### **六、保荐机构意见**

公司智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目实际建设的建筑面积、使用规划布局相比《公开发行说明书》披露内容发生部分变化，上述不规范募集资金使用行为发生时未经适当的内部决策程序审议并及时披露。公司募投项目调整建设结构及面积，系公司结合对当地经济投资贡献以及内部协作等需要所作出的决策，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，各募投项目均按原定计划时间达到预定可使用状态，亦不存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，该事项无需提交股东会审议。

综上，保荐机构对于公司补充确认调整募投项目建设结构及面积事项无异议。

## 七、备查文件目录

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三次董事会第二十一次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三次董事会审计委员会第十四次会议决议》
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司补充确认调整募投项目建设结构及面积的专项核查意见》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日